



以精简的步骤满足您全部所需

# 精简系列

## 成功手工焊接必备的最佳独立系统

#### 最卓越的技术

JBC 已成为电子专业人士最青睐的选择。敬请浏览 JBC 的专用加热系统,欣赏其超凡的热性能表现。



统整合在一起的刮盘, 可移除焊嘴上的多余焊料, 单手

即可操作。



## 焊接系统

#### CD-BE

#### 焊接系统

一般电子应用 包含**T245-C**软性隔热焊笔



| 参数 – 电压/ 保险丝 | CD-1BE / CD-1SE - 120 V / 2 A<br>CD-2BE / CD-2SE - 230 V / 1 A<br>CD-9BE / CD-9SE - 100 V / 2 A |
|--------------|---|
| 输出峰值功率       | <b>CD-BE</b> 130 W / 23.5 V <b>CD-SE</b> 40 W / 23.5 V  |
| 温度范围         | 90 - 450 °C / 190 - 840 °F  |
|              |   |

#### CA-E

| 送锡焊台               |   |
|--------------------|---|
| 适合密集型焊接工作或需单手操作的情况 |   |
| 包含AP250-A烙铁头       |   |
| 烙铁                 |   |
|                    | I |
|                    | ļ |



## 返工系统

#### CP-E

#### 微型镊型焊台

用于焊接和拆焊中小型 SMD 组件。



|               | <b>CP-1E</b> - 120 V / 2 A |
|---------------|----------------------------|
| 参考数据 – 电压/保险丝 | <b>CP-2E</b> - 230 V / 1 A |
|               | <b>CP-9E</b> - 100 V / 2 A |
| 输出峰值功率        | 80 W / 23.5 V              |
| 温度范围          | 90 - 450 °C / 190 - 840 °F |

#### CV-E

#### 带气动泵的微型拆焊台

用于在精密电子应用中进行的拆焊作业。 包含DS360-A微型拆焊烙铁和 MV-A气动抽吸模块,

压缩空气最大气压为 6 bar。

#### CS-E

电泵微型拆焊系统

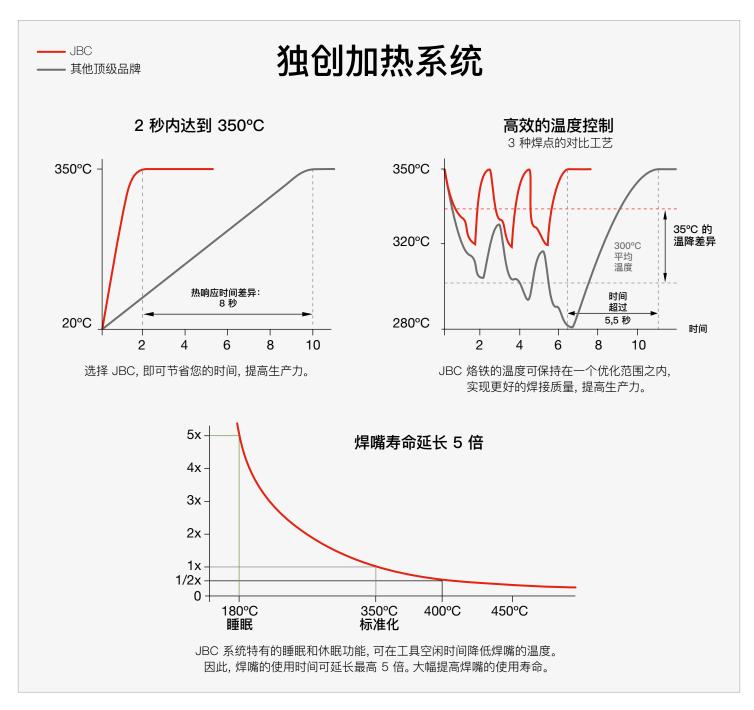
适合精准电子应用中的拆焊工作。 包含DS360-A 微型拆焊烙铁和 MS-A 电子抽吸模块



| 参数 – 电压/保险丝 | CS-1E / CV-1E - 120 V / 2 A<br>CS-2E / CV-2E - 230 V / 1 A<br>CS-9E / CV-9E - 100 V / 2 A |
|-------------|---|
| 输出峰值功率      | <b>CS-E</b> 40 W / 23,5 V <b>CV-E</b> 40 W / 23,5 V                                       |
| 温度范围        | 180 - 450 °C / 356 - 840 °F   |



# 为什么选择 JBC #决方案 更高效率 更大产能



## 电子专业人士的最佳选择